



推奨基板寸法 (参考)

表1

製番	n	A	B	C
LPC-6MY2C ()	6	4	6	2
LPC-8MY2C ()	8	6	8	4
LPC-10MY2C ()	10	8	10	6
LPC-12MY2C ()	12	10	12	8
LPC-14MY2C ()	14	12	14	10
LPC-20MY2C ()	20	18	20	16

- 注1：図中“n”は芯数を示します。
 注2：適合コネクタ (RoHS対応タイプ)
 LPC- (n) FY () + C (スズ銅めっき)
 LPC- (n) FYG () + (金めっき)

表2. 処理

製番	コンタクト処理
LPC- (n) MY2C+C	スズ銅めっき (2μm)
LPC- (n) MY2CG+	接触部 : 金めっき (0.2μm) 半田付け部 : 金めっき (0.05μm)

△3										
△2				2	コンタクト	りん青銅	n	表2参照		
△1				1	絶縁体	PPS	1			UL94V-0 黒
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE	
03.31	(2004)		5/1							
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
小田	小田	—	布川	海老原	名称 NAME	雄コネクタ (表面実装、RoHS対応タイプ)				
					製番 PART NO.	LPC- () MY2C ()				